

TEMI 技職力冬令營~電路板設計實用級培訓暨認證

活動簡章

課程名稱：TEMI 技職力冬令營~電路板設計實用級培訓暨認證活動

活動單位：樹德科技大學、台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會

課程日期：2024/01/22~01/24（星期一~三）（課程3天）

認證日期：2024/01/27（星期六）（正式考試半天）

課程地點：樹德科技大學 電腦與通訊系 圖資大樓 6F L0625 教室

課程講師：TEMI 協會專業講師


課程對象：全國高中職學生（在校或應屆畢業生 / 含體制外學生）

課程費用：**早鳥優惠價 2,500 元/位**（須於 12 月 25 日前完成報名及匯款）

一般優惠價 3,500 元/位

（原價 5,000 元/位，含：講師+助教費、講義費、訓練材料費、認證費、證書費，不含午餐）

活動梯次：

梯次	日期	正取人數	活動內容	報名網址
T112022	2024/01/22~01/24 (星期一~三)	40 位	課程+認證	https://www.temi.org.tw/activity_lst 

課程內容：

課程 時間	第一天 01/22(一)	第二天 01/23(二)	第三天 01/24(三)	第四天 01/27(六)
08:45~09:00	線上簽到			
09:00~12:00	PADS Logic 介紹及操作 PADS Logic 基礎 電路設計 (1-4 題)	PADS Logic 進階電路設計 (1-4 題)	PADS Layout 基礎電路設計 (5-8 題) PADS Layout 進階電路設計 (1-2 題)	電路板設計 實用級認證 正式認證 (9:00~12:00)
12:00~13:00	午餐休息			
13:00~16:00	PADS Logic 基礎電路設計 (5-8 題)	PADS Layout 基礎電路設計 (1-4 題)	PADS Layout 進階電路設計 (3-4 題)	
16:00~16:15	線上簽退			

※如有變動，請依當日課程為主※

重要事項：

1. 煩請參與課程的學生於開課前，務必要熟讀學科題庫(電路板設計國際能力認證-實用級)。
2. 由於課程緊湊，請參與課程的學生務必全程參與課程、勿缺席；並準時到教室，遲到將無法跟上進度。
3. 全程參與課程者，可獲得由祥儀基金會與 TEMI 協會共同頒發之培訓時數證書。
4. 通過認證考試者，可獲得 TEMI 協會能力認證證書(公協會/人力銀行背書)。
5. 學員可參加 2024TIRT 機器人國際賽-積體電路應用系統-電路板設計競賽。



(培訓時數證書)



(能力認證證書)

聯絡窗口：

單位	聯絡人	電話	電子郵件
台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會	李思萱專員	(02) 2223-9560#210	aleeb@etimag.com.tw

附件

一、報名與匯款資訊：

1. 為確保每位參加同學皆能參與實作與競賽，每梯之每班報名名額以 40 人為限，若報名人數未達總該梯報名人數一半，將公告延期辦理。
2. 報名正取說明：依先報名並繳費完成的學員之優先順序，做為正取資格。
3. 報名期限：自培訓官網公告日期至活動前 7 天，或人數額滿為止。
4. 報名方式：請上 TEMI 網站報名 https://www.temi.org.tw/activity_lst/
5. 報名費繳費方式：
協會 TEMI (第一銀行) 匯款帳號
銀行：第一銀行-仁愛分行 (代號 007-1602)
戶名：台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會
帳號：160-10-082093
6. 繳交報名費後請將繳費收據<<註明梯次編號、學校、科系、姓名>>
以掃描電子檔 e-mail 至 aaleb@etimag.com.tw, 以確認報名順序。

二、自備工具

項次	品名	規格	數量	參考圖示/說明
1	筆記型電腦	WINDOWS 作業環境	1	可直接使用考場電腦 如要自主練習，請自備
2	USB 隨身碟	至少 8G	1	